# KAMAYA OHM

図 面 番 号 : RPC-K-HTS-0002 /10

発 行 日 : 2025年3月18日

# データシート

品名: 角板形耐サージチップ抵抗器

形 名: RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

## RoHS 対応品 ハロゲン&アンチモン フリー

ご注意: ・推奨保管条件

温度:+5℃~+35℃ 湿度:25%~75%R.H.

保管期間:出荷後2年 はんだ付け性を満足すること。

- 製品改良のため記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
- ・品質契約の合意又は契約が必要な場合は納入仕様書をご要求ください。 納入仕様書のご用命及び本参考仕様書に関するお問い合わせについては 弊社営業部へお問い合わせください。



発行元:研究事業部 北海道研究所

## KAMAYA OHM

図面番号: RPC-K-HTS-0002

/10

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器
RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 Page: 1/13

#### 1.適用

#### 1.1 適用範囲

本仕様書は電子応用機器一般に使用される角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 (以下、抵抗器という) について規定する。

#### 1.2 関連規格

JIS C 5201-1:2011, JIS C 5201-8:2014, JIS C 5201-8-1:2014 IEC60115-1:2008, IEC60115-8:2014, IEC60115-8-1:2014 EIAJ RC-2134C-2010

#### 2. 形名

形名は、下記の様式に従い規定されたごとく行う。

(例)	RPC 1	32	475	J	
		<u></u>	ა	4	5

- 1. 角板形耐サージチップ抵抗器
- 2. 定格電力及びサイズ

3 定格抵抗值

475	E24 シリーズ, 3 桁,	例. 475—> 4.7M,Ω

4. 定格抵抗値の許容差

J	±5%
K	±10%
М	±20%

5. 包装形態

TP	紙・テーピング
TE	エンボス・テーピング

図面番号: RPC-K-HTS-0002

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器

RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 Page: 2/13

#### 3. 定格

3.1 定格は、表一1 のとおりとする。

表一1(1)

<b></b>						
工公仆	定格電力	抵抗温度係数	定格抵抗值範囲	抵抗器の	定格抵抗値	
形状	(W)	(10⁴/°C)	$(\Omega)$	標準数列	の許容差	
RPC16	0.05	±100	10~1M	E04	I/ 1 En/\	
RPC10	0.25	±200	1.0~9.1	E24	J(±5%)	
		±200	1.1M~22M			
RPC20	0.25	±100	1.0~1M	E24	$J(\pm 5\%)$ , $K(\pm 10\%)$ , $M(\pm 20\%)$	
		±200	0.27~0.91	]		
		±200	1.1M~22M			
RPC32	0.33	±100	1.0~1M	E24	$J(\pm 5\%)$ , $K(\pm 10\%)$ , $M(\pm 20\%)$	
		±200	0.27~0.91			
		±200	1.1M~22M			
RPC35	0.5	±100	1.0~1M	E24	$J(\pm 5\%)$ , $K(\pm 10\%)$ , $M(\pm 20\%)$	
		±200	0.27~0.91			
		±200	1.1M~22M			
RPC50	0.75	±100	1.0~1M	E24	$J(\pm 5\%)$ , $K(\pm 10\%)$ , $M(\pm 20\%)$	
		±200	0.27~0.91			
		±200	1.1M~22M			
RPC63	1.0	±100	1.0~1M	E24	$J(\pm 5\%)$ , $K(\pm 10\%)$ , $M(\pm 20\%)$	
		±200	0.27~0.91	1		

形状	素子最高電圧	絶縁電圧	カテゴリ温度範囲
	(V)	(V)	(°C)
RPC16	150	150	
RPC20	130		
RPC32			−55 <b>∼</b> +155
RPC35	200	500	-30.0+130
RPC50	200		
RPC63			

3.2 耐候性カテゴリ

55/155/56 カテゴリ下限温度 −55 ℃

カテゴリ上限温度 +155℃

高温高湿(定常)の試験期間 56日

3.3 安定性クラス

5% 抵抗値変化の限界:

**-長期試験** ±(5%+0.1Ω)

**-短期試験** ±(1%+0.05Ω)

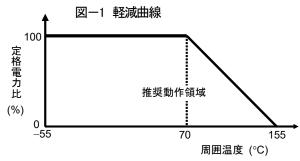
RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 Page: 3/13

図面番号:

RPC-K-HTS-0002

#### 3.4 負荷軽減

70°Cを超える温度での電力の軽減値は次の曲線による。



#### 3.5 定格電圧

定格抵抗値と定格電力との積の平方根から求められた d. c. 又は a. c.電圧の実効値とする。

$$E = \sqrt{P \cdot R}$$

E: 定格電圧(V)

P: 定格電力(W)

R: 定格抵抗値(Ω)

素子最高電圧は抵抗値が臨界抵抗値以上の抵抗器だけに適用し臨界抵抗値より高い抵抗値に対して定格電圧は適用されない。

#### 4. 包装形態

包装形態は、表一2のとおりとする。

表一2

記 <del>号</del>	包装形態		標準包装数量	適用形状
TP	紙・テーピング 8mm 幅, 4mm ピッチ		5,000 個	RPC16, 20, 32
TE	エンボス・テーピング	8mm 幅, 4mm ピッチ	4,000 個	RPC35
16		12mm 幅, 4mm ピッチ	4,000 <u>  E</u>	RPC50, 63

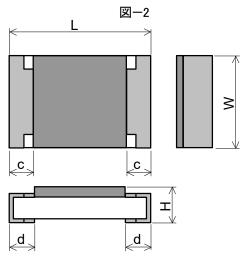
図面番号: RPC-K-HTS-0002

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器

RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 Page: 4/13

#### 5. 外形及び寸法

5.1 外形及び寸法は、図-2及び表-3のとおりとする。



表一3

単位:mm

形状	L	W	Н	С	d
RPC16	1.6±0.1	0.8 <sup>+0.15</sup> -0.05	0.45±0.10	0.3±0.2	0.3±0.1
RPC20	2.0±0.1	1.25±0.10	0.55±0.10	0.3±0.2	0.4±0.2
RPC32	3.1 ± 0.1	1.6±0.15	0.55±0.10	$0.3 \pm 0.2$	0.5±0.25
RPC35	3.1±0.15	2.5±0.15	0.55±0.15	0.3±0.2	0.5±0.25
RPC50	5.0±0.15	2.5±0.15	0.55±0.15	0.3±0.15	0.6±0.2
RPC63	6.3±0.15	3.2±0.15	0.55±0.15	0.3±0.15	0.6±0.2

#### 5.2 製品重量 (参考値)

形状	製品重量(mg)		
RPC16	2		
RPC20	5		
RPC32	9		
RPC35	16		
RPC50	25		
RPC63	40		

#### 6. 捺印表示

抵抗器単体への捺印表示は、保護コート表面に定格抵抗値を E24 数列の数値に従った3 数字表示で次の様に施すこととする。

表示例	内容	適用
123	$12 \times 10^3 [\Omega] \rightarrow 12 [k\Omega]$	E24 数列
2R2	2.2 [Ω]	E24 数列

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

Page: 5/13

図面番号: RPC-K-HTS-0002

#### 7. 性能

7.1 試験の標準状態は、JIS C 5201-1:2011 の 4.2 項による。

7.2 表 - 4 の性能を満足すること。

表一4(1)

No.	試験項目	表一4(1) 試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
1	外観	4. 4. 1	4.4.1 による。
		目視によって検査する。	表示は、目視によって判読できなけ
			ればならない
2	寸法	4. 4. 2	表-3規定の寸法を満足しなければ
			ならない
	抵抗値	4. 5	4. 5. 2 による。
			定格抵抗値の許容差内でなければ
			ならない。
3	耐電圧	4.7	絶縁破壊又はフラッシュオーバがな
		方法:4.6.1.4(図-5 参照)	L)
		試験電圧:交流電圧で、ピーク値がアイソレーショ	
		ン電圧の 1.42 倍に相当する電圧 試験時間:60 s±5 s	
		武映时间:00 s=5 s 絶縁抵抗	R≧1 G(Ω)
		試験電圧:絶縁電圧	R≦1 G(32)
		試験時間:1分間	
4	はんだ付け性	4. 17	4. 17. 4. 5 による。
	104 072 117 12	エージングなし	表面が滑らかで光沢のあるはんだ
		使用フラックス:非活性フラックス	で覆われていること
		約2秒間浸せき	
		はんだ槽の温度:235°C±5°C	
		浸せき時間:2s±0.5s	
5	取付け	4. 31	
		基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		試験用基板:図一3	
	過負荷	4. 13	
	(取り付けた状態)	定格電圧の 2.5 倍又は素子最高電圧の 2 倍のど	
		ちらか小さい方。	
		印加時間:2s	
		外観	外観の損傷がない。
		抵抗值	$\Delta R \leq \pm (1\% + 0.05 \Omega)$
	表示の耐溶剤性	4. 30	表示が判読できる。
		溶剤:2-プロパノール	
		溶剤温度:23℃±5℃	
		方法 1	
		ラビング材質:脱脂綿	
		後処理:なし	

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

Page: 6/13

#### 表-4(2)

図面番号:

	=≟₽△-∓ □	4X -4(Z)	## +\$ \d \ \DE
No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201-1)	要求性能
6	取付け	4. 31	
		基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		試験用基板:図一4	
	耐プリント板曲げ性	4. 33	
		たわみ量:3 mm(3225 サイズ以下)	
		1 mm(5025 サイズ以上)	
		抵抗値	∆R≦±(1%+0.05Ω)
	最終測定	4. 33. 6	
		外観	外観の損傷がない。
7	はんだ耐熱性	4. 18	
		   はんだ槽の温度:260°C±5°C	
		浸せき時間:10 s±0.5 s	
		外観	4. 18. 3. 4 による。
		7 1 876	クラックのような損傷がない。
		   抵抗値	ΔR≦±(1%+0.05Ω)
	部品の耐溶剤性	4. 29	∆\=±(\%\0.003£)
	日か日のション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<sup>+, 25</sup>   溶剤:2-プロパノール	
		冷利に フロバン	
		方法2	
		ガルン    後処理:48 h	
		1 <u>2</u> 25 <u>-</u> 25 <u>-40</u>	外観の損傷がない。
		5760   抵抗値	ΔR≦±(1%+0.05Ω)
8	取付け	4. 31	ΔΝ≦±(1/6+0.03 Ω)
0	אַנויוג)	4.31   基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		基版的真.ガラベ川基例エバイン倒脂預度板   試験用基板:図ー3	
		武政州基板:	
	固着性	4.32   加圧力:5 N	
	四月工	加工力:3 N   維持時間:10s±1s	
		外観	外観の損傷がない。
	温度急変	7 mm	/   ⊭ル♥/]只 勿// ″み♥ 。
		<del>4. 19</del>   カテゴリ下限温度: ―55°C	
		カテゴリ上限温度: -33 C   カテゴリ上限温度: +155°C	
		777   7工版温度: 1 100 C   各温度のさらし時間:30 min.	
		サイクル数:5 サイクル	
		外観	外観の損傷がない。
		抵抗値	ΔR≦±(1%+0.05Ω)
		TOUR	△11=-(1/0.00 Jt)

Page:

図面番号: RPC-K-HTS-0002

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

#### 表一4(3)

No.	試験項目	試験条件(JIS C 5201−1)	要求性能
9	一連耐候性	4. 23	
	·高温(耐熱性)	4. 23. 2	
		試験温度:+155℃	
		試験時間:16 h	
	・温湿度サイクル	4. 23. 3	
	(12+12 時間サイクル)	試験方法:方法2	
	最初のサイクル	試験温度:55°C[厳しさ(2)]	
	<ul><li>低温(耐寒性)</li></ul>	4. 23. 4	
		試験温度: −55°C	
		試験時間:2 h	
	・温湿度サイクル	4. 23. 6	
	(12+12 時間サイクル)	試験方法:方法 2	
	残りのサイクル	試験温度:55°C[厳しさ(2)]	
		残りのサイクル:5 サイクル	
	•直流負荷	4. 23. 7	
		印加電圧:定格電圧又は素子最高電圧のいずれ	
		か小さい方	
		印加時間:1 min	
		外観	外観の損傷がない。
		抵抗値	ΔR≦±(5%+0.1Ω)
10	取付け	4.31	
		基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		(RPC63 は、アルミナ基板でも良いこととする。)	
	70°07.0Ft /2 ht	試験用基板:図一3	
	70°Cでの耐久性	4. 25. 1 周囲温度:70°C±2°C	
		試験条件:1.5 時間印加、0.5 時間休止のサイクル	
		で電圧を印加する。	
		印加電圧:定格電圧又は素子最高電圧のいずれ	
		かいさい方	
		48 h, 500 h 及び 1000 h での検査:	
		外観	外観の損傷がない。
		抵抗値	∆R≦±(5%+0.1Ω)

: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

Page: 8/13

RPC-K-HTS-0002

#### 表-4(4)

図面番号:

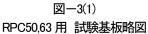
No.	試験項目	式験条件(JIS C 5201−1)	要求性能
11	取付け	4. 31	
		基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		試験用基板:図一3	
	温度による抵抗値変化	4. 8	表-1 による。
		-55°C/+20°C	
12	取付け	+20°C/+155°C 4. 31	
12	4X1917	4.31 基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
		試験用基板:図一3	
	高温高湿(定常)	4. 24	
		相対湿度:93 +2 %	
		a) 第1のグループ:電圧印加はしない。	
		b) 第 2 のグループ:直流電圧を連続して印加す	
		<b>る</b> 。	
		印加電圧は、4.24.2.1のb)による。	
		成極の電圧[4.24.2.1のc)]は適用しない。	
		外観	外観の損傷がなく、表示が判読でき る。
		抵抗値	ΔR≦±(5%+0.1Ω)
13	寸法(詳細)	4. 4. 3	表一3による。
	取付け	4. 31	
		基板材質:ガラス布基材エポキシ樹脂積層板	
	<b>ナーデロー7月17日ウィッスカル</b>	試験用基板:図一3	
	カテゴリ上限温度での耐久性	4. 25. 3 国国语序: 155°C+2°C	
		周囲温度:155°C±2°C 試験時間:1000 h	
		- 3000 n - 48 h, 500h 及び 1000 h での検査:	
		外観	外観の損傷がない。
		抵抗値	ΔR≦±(5%+0.1Ω)
		1-47/41F	_::(0,0 0:: 12/

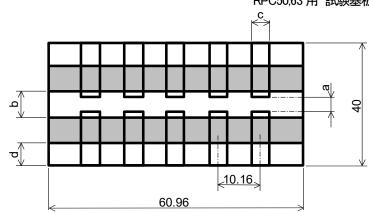
Page:

図面番号: RPC-K-HTS-0002

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

### 8. 抵抗器の取付け





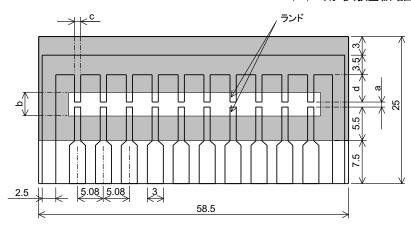
単位 : mm

:銅箔パターン

:ソルダーレジスト

形状	а	b	С	d
RPC50	4.0	7.5	2.0	7.5
RPC63	5.0	9.0	4.5	7.5

#### RPC20,32,35 用 試験基板略図



単位 : mm

:銅箔パターン

:ソルダーレジスト

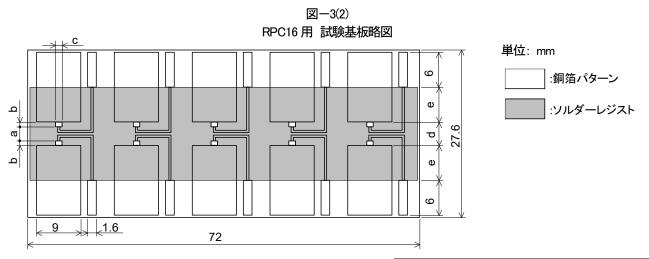
形状	а	b	С	d
RPC20	1.2	4.0	1.5	4.3
RPC32	2.1	3.9	1.7	3.4
RPC35	2.2	5.0	2.9	3.3

備考 1. 材質は、ガラス布基材エポキシ樹脂。

厚さ:1.6 mm 銅箔厚さ:0.035 mm

備考 2. コネクタ接続の場合は、接続用端子に金めっきなどを施す。 ただし、はんだ付け接続の場合は不要とする。 名称: 角板形耐サージチップ抵抗器

RPC16, 20, 32, 35, 50, 63 Page: 10/13



形状 a b c d e RPC16 0.6 0.8 0.9 2.2 6.2

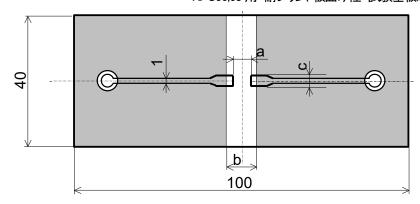
備考 1. 材質は、ガラス布基材エポキシ樹脂。

厚さ:1.6 mm 銅箔厚さ:0.07 mm

備考 2. コネクタ接続の場合は、接続用端子に金めっきなどを施す。

ただし、はんだ付け接続の場合は不要とする。

図-4 RPC50,63 用 耐プリント板曲げ性 試験基板略図



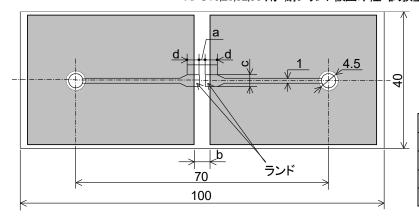


:銅箔パターン

:ソルダーレジスト

形状	а	b	С
RPC50	4.0	7.5	3.0
RPC63	5.0	9.0	4.0

#### RPC16,20,32,35 用 耐プリント板曲げ性 試験基板略図



単位 : mm

\_\_\_\_\_:銅箔パターン

:ソルダーレジスト

形状	а	b	С	d
RPC16	1.0	3.6	1.2	3.0
RPC20	1.2	4.0	1.65	3.0
RPC32	2.5	5.0	2.0	2.5
RPC35	2.2	5.0	2.9	2.5

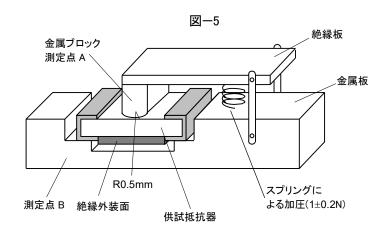
備考 1. 材質は、ガラス布基材エポキシ樹脂。

厚さ:1.6 mm 銅箔厚さ:0.035 mm

Page:

図面番号: RPC-K-HTS-0002

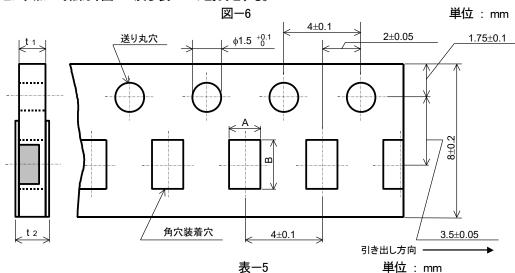
名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63



#### 9. テーピング加工

- 9.1 関連規格 JIS C 0806-3:2014, EIAJ ET-7200C:2010
- 9.2 テーピング加工寸法
- 9.2.1 紙テープ(8 mm 幅, 4 mm ピッチ)

テーピング加工寸法は、図一6及び表一5のとおりとする。

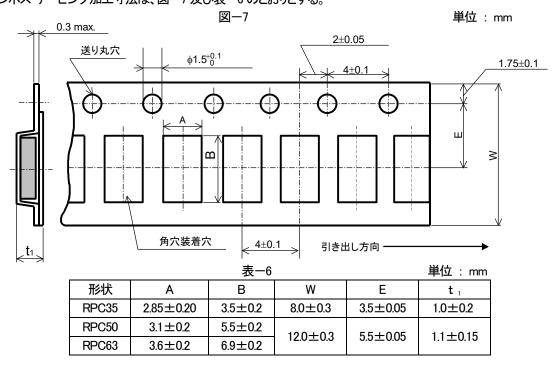


	衣		<u> 中心: mm</u>	
形状	Α	В	<b>t</b> 1	t 2
RPC16	1.15±0.15	1.9±0.2	0.6±0.1	0.8max.
RPC20	1.65±0.15	2.5±0.2	0.8±0.1	1 0
RPC32	2.0±0.15	3.6±0.2	0.8±0.1	1.0max.

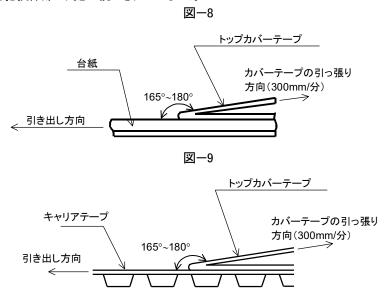
Page:

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

9.2.2 エンボス・テーピング加工寸法は、図-7及び表-6のとおりとする。



- 1). カバーテープは、送り穴をふさいではならない。
- 2). 隣接したテープは、リール内で付着してはならない。
- 3). キャリアテープ又はカバーテープに部品が付着してはならない。
- 4). 10 ピッチの累積ピッチの許容差は、±0.2mm のこと。
- 5). 上面カバーテープを RPC16,20,32:図-8, RPC35,50,63:図-9 の方法で剥離した場合、剥離強度は 0.1~0.5N とする。
- 6). テープを最小半径(RPC16,20, 32, 35:25mm, RPC50, 63:30mm)で曲げる場合、テープが損傷しないで、部品はテープ内での位置及び向きを維持すること。
- 7). 部品は連続して2個以上が欠落してはならない。また、部品の最大欠落数は1個又は0.1%のうちいずれか大きい方とする。
- 8). テープ内の抵抗器は、抵抗体部上向きに統一されていること。



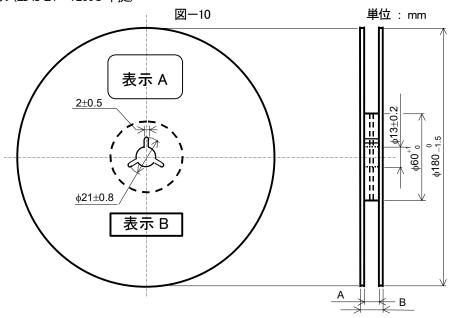
Page:

図面番号: RPC-K-HTS-0002

名称: 角板形耐サージチップ抵抗器 RPC16, 20, 32, 35, 50, 63

#### 9.3 テーピング用リール

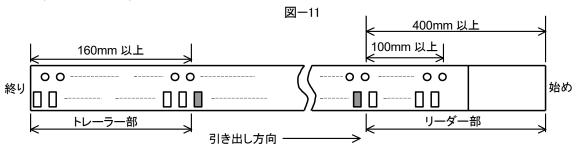
収納リールの寸法は、図ー10 及び表ー7 のとおりとする。 プラスチックリール(EIAJ ET - 7200C 準拠)



	表一7		単位 : mm
形状	Α	В	備考
DDC16 20 22 25	o +1.0	11.4±1.0	射出成形
RPC16,20,32,35	9 +1.0	13±1.0	真空成形
RPC50,63	13 <sup>+1.0</sup>	17±1.0	真空成形

※表示ラベルは、表示 A の 1 ヶ所、又は表示 A B の 2 ヶ所に貼り付けることとする。

#### 9.4 リーダー部及びトレーラー部



#### 10. 包装に関する表示

最小梱包単位には、次の事項の表示を施すこと。

#### 10.1 表示 A

- (1) 形名(形状、定格抵抗値、定格抵抗値の許容差、包装形態)(2)数量
- (3) 出荷ロット番号(4) 製造者名又はその略号(5) その他
- 10.2 表示 B (弊社社内管理ラベル)